



Open Innovation Platform™

IC תכנון בתי עבור במפעליה המיוצרים העליון בקצה IC אריזת את הבית לתוך להעביר החליטה TSMC פאבלס בארה"ב ובאירופה. הדבר יוצר תחרות עם חברות העוסקות באריזה ובדיקות של IC, אומרים ספקים של ציוד שבבים לאתר הטאיוואני DIGITIMES. בתי תוכנה פאבלס דורשים היום מ-TSMC אחריות מקצה לקצה על כל שירותי האריזה אף כי מחירי השירותים הללו ב-TSMC גבוהים מאלו של ספקי אריזה ובדיקות עצמאיים, אומרים המקורות. זאת מכיוון שחברות הפאבלס אוהבות את הנוחות של פתרון במקום אחד ולהקטין את החשש מפני ירידה בתפוקה עקב תקלות באריזה שנעשית באאוטסורסינג.

{loadposition content-related}

[לידיעה המלאה](#)